

## ハードウェアセキュリティフォーラム2017 【開催案内】

### 【概要】

日時：平成29年12月15日（金）10:00-17:00

会場：東京大学・武田先端知ビル 武田ホール

東京都文京区弥生2-11-16

最寄り駅：東京メトロ千代田線 根津駅（C14）

会場案内図：<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/Guide/access.html>

主催：（社）電子情報通信学会・ハードウェアセキュリティ特別研究専門委員会

参加費：3000円（当日受付にてお支払い下さい。領収書発行可）

参加登録：電子メール（[hws-forum17@mail.ieice.org](mailto:hws-forum17@mail.ieice.org)）にて、下記について事前（12/6まで）にご連絡ください。**発表の有無によらず参加登録が必要となります。**

・ご氏名，ご所属，メールアドレス，懇親会の参加（有り・無し）

### 【プログラム委員】

本間尚文（東北大）（委員長），佐伯稔（IPA），高橋順子（NTT），藤本大介（NAIST），粟野皓光（東大）

### 【プログラム構成（予定）】

口頭発表 10:00-12:00

口頭発表（続き） 13:30-15:30

ポスターセッション 15:45-17:00

（ポスターセッションに引き続いて懇親会を開催。参加費1000円程度。領収書発行可）

ハードウェアセキュリティ分野における最新の研究動向・研究成果に関する口頭発表およびポスター発表を募集いたします。

※ご発表申込は下記のWebサイトからお願いいたします。

（**ポスター発表申込〆切を2017年11月30日に延長しました。**）

<http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-HWS>

題目，著者，所属，アブストラクト（100字程度，プログラムに公開予定）

講演種別（ポスターを選択）

他の国際学会等で既発表の内容の場合，その情報もご連絡下さい。

奮ってご参加下さいますようお願いいたします。

